

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: DSP56311/56321, SC38604及びMPC184の組立工場に中国天津工場追加のお
知らせ

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に
弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2012年3月6日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

15026

変更内容:

DSP56311/56321/SC38604/MPC184 MAPBGAパッケージの組立工場に弊社中国天津工場を追加します。認定は完了しました。
外形、FIT、機能、信頼性に変更はありません。

変更理由:

生産性向上のため。

対象製品:

DSP56311VF150
DSP56311VF150B1
DSP56311VF150R2
DSP56311VF160
DSP56311VL150
DSP56311VL150B1
DSP56311VL150R2
DSP56311VL160
DSP56321VF200
DSP56321VF200R2
DSP56321VF220
DSP56321VF240
DSP56321VF275
DSP56321VL200
DSP56321VL200R2
DSP56321VL220
DSP56321VL240
DSP56321VL275
MPC184VFB
MPC184VMB
SC38604VMA
SC38604ZTA
SSP26112VF150A
XPT56311VL150L

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2012年5月31日

出荷日を特定することはできませんのでご了承ください。

変更品の見分け方:

捺印内の組立工場を示すコードが変わります。

追加	フリースケール中国	天津工場	【CT】
現行	フリースケールマレーシア	KLM工場	【Q】

その他:

--